

深圳市利和兴股份有限公司

关于公司孙公司投资电子元器件项目的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资项目概述

在做强智能制造设备业务的同时，深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）结合在信息和通信技术领域积累的经验及资源，向下游新型电子元器件等电子核心基础零部件领域拓展，并由公司孙公司利和兴电子元器件（江门）有限公司（以下简称“利和兴电子元器件”）主要负责公司未来电子元器件产品的相关业务。2021年11月24日，利和兴电子元器件开业试生产，具体内容详见公司2021年11月12日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司孙公司增资扩股引入投资者及投资项目的进展公告》（公告编号：2021-053）。2022年3月，利和兴电子元器件进入小批量生产阶段，具体内容详见公司2022年3月21日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司孙公司投资电子元器件项目的进展公告》（公告编号：2022-015）。

二、投资项目的进展情况

因市场环境及新团队融合等多方面因素影响，利和兴电子元器件前期研发及产品验证工作进展不及预期。近期，公司依据市场需求和自身产能情况，将通用性较强的常规产品投入批量生产，截止本公告披露日，利和兴电子元器件常规产品日综合产量约为3,000万只。

在产品定位上，公司仍将坚持差异化策略，重点开发高附加值的中高压产品（主要应用领域为逆变器、电源管理及充电控制模块等）、高频微波产品（主要应用领域为高频微波通信、各种5G终端设备及无线通信设备等）。

三、风险提示

电子元器件业务的开展受宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等诸多因素影响，仍存在不确定性。公司将按规定及时披露该项目后续进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

深圳市利和兴股份有限公司董事会

2023 年 2 月 7 日